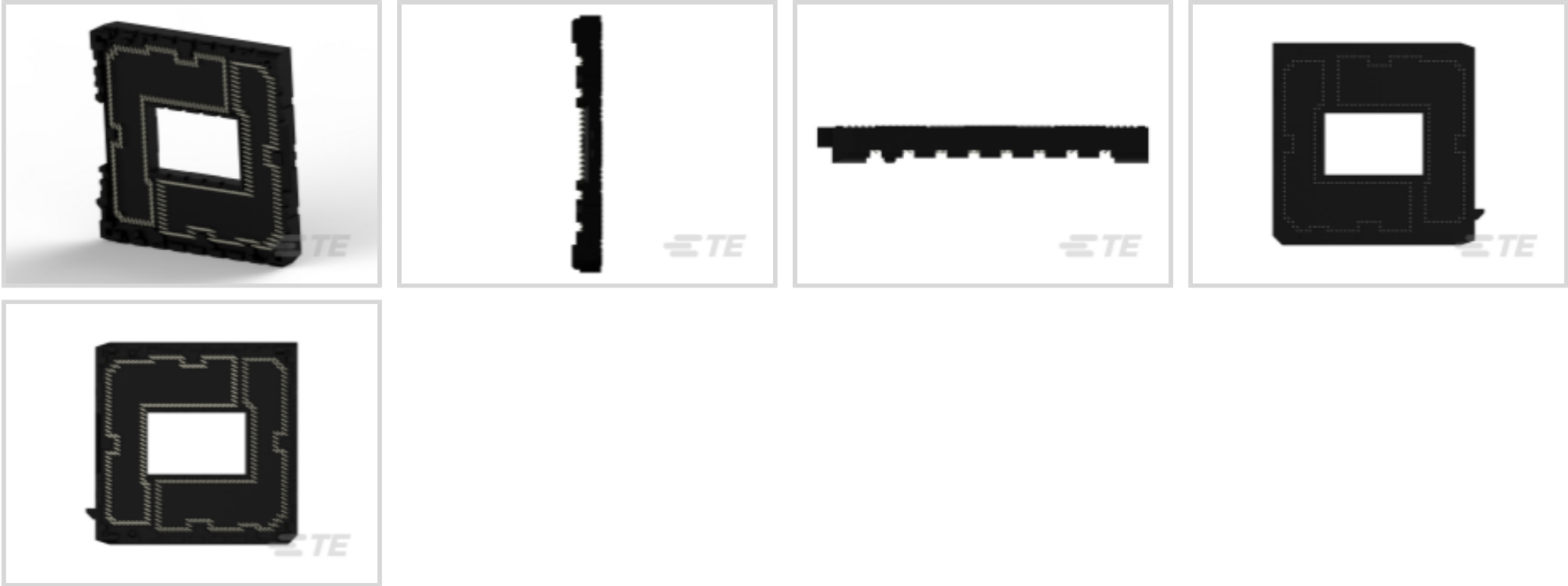




产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2069838-7
ILM KIT, LGA115X



TE 产品编号 2069838-4
ILM KIT, LGA115X



TE 产品编号 2013883-2
BACK PLATE ASSY, LGA115X



TE 产品编号 2069838-5
ILM KIT, LGA115X



TE 产品编号 1-2069838-3
ILM KIT, LGA115X



TE 产品编号 2013882-1
ILM ASSY, LGA115X



TE 产品编号 2013882-2
ILM ASSY WITH SCREW, LGA115X

客户还购买了



TE 产品编号1-1932680-1
VLP DDR3 DIMM 240POS. 1.0PITCH



TE 产品编号173081-2
EIS POST ASSY V 2P GOLD NATU.



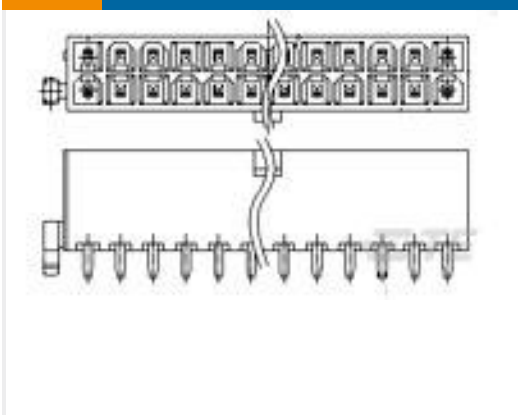
TE 产品编号1-5316318-1
.6FHR12H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号6450160-3
MBXL R/A RCPT 1P+24S+1P



TE 产品编号1-1734774-6
PCI EXP 3.1L 164 POS BLK 15u"



TE 产品编号1-1775099-2
ATX PWR CONN 1 BDLK 4 POS



TE 产品编号1-5316318-0
.6FHR12H,140,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes



TE 产品编号1734774-4
PCI EXP 3.1L 36 POS BLK 15u"



TE 产品编号1-2069838-3
ILM KIT, LGA115X

文档



产品图纸

SOCKET ASSY LGA1150

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2134928-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2134928-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2134928-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本